

数学系

国際インターンシップ 参加者募集

G-RIPS Sendai 2026

Graduate-level Research in Industrial Projects for Students
Sendai 2026

2026. 6.12^{FRI} ▶ 8.6^{THU}

第一次申込締切

2026
3.27^{FRI}
-15:00

海外の学生と一緒に企業の数学課題に取り組もう。

参加費
無料

使用言語
英語

本プログラムは、パートナー企業から提供された数学的な課題に、アメリカと日本の学生がグループとなって集中的に取り組み、解決に至る道筋を学ぶものです。



パートナー企業・課題

三菱電機株式会社

Integrated computational modeling for accelerated single-pixel imaging

富士通株式会社

Mathematical and data-driven approaches to materials sciences

ダイキン工業株式会社

Design optimization and modeling of phenomena in air conditioner

会場 東北大学片平キャンパス

〒980-8577 仙台市青葉区片平二丁目1-1

対象: 日本の大学に在籍する数理科学系、情報科学系、理学系、工学系の大学院生(修士・博士)、学部生、ポスドク

グループ構成: 各プロジェクトあたり、日本からの学生2名、アメリカからの学生2名

・本プログラムは8週間集中してグループで取り組むものですので、期間の一部のみの参加はできません。

・第一次の募集で定員に達した場合、第二次の募集は行いません。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

プログラムの詳細と参加申し込み、
昨年までの参加者の声などはこちらから

<https://www.mccs.tohoku.ac.jp/g-rips/g-rips2026-open.html>



〈問い合わせ先〉

✉ g-rips-sendai_organizers@grp.tohoku.ac.jp

主催: 東北大学・数理科学共創社会センター(MathCCS)、東北大学・知の創出センター(TFC)、
東北大学・材料科学高等研究所(AIMR)

共催: 理化学研究所・数理創造プログラム(iTHEMS)、Institute for Pure & Applied Mathematics, UCLA